

Heißluftdüse BGA 27×27mm - Hakko N51-22

Artikel-Nr. HK-N51-22

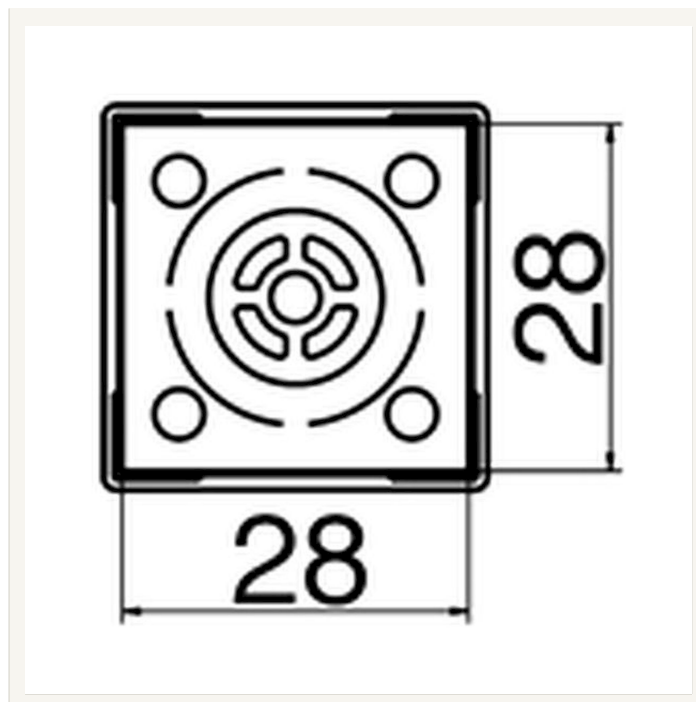
Hersteller Hakko

EAN 4962615047565

Präzise Heißluftdüse für das Rework von BGA-Bauteilen. Mit einer 27×27mm-Öffnung, optimiert für mittelgroße Ball-Grid-Array-Gehäuse. Kompatibel mit den Hakko Heißluftstationen FR-810 und FR-810B.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Ursprungsland	Japan
Zolltarifnummer	85159080



BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Die Hakko N51-22 ist eine spezielle Heißluftdüse, die für Rework-Anwendungen an BGA-Bauteilen (Ball Grid Array) entwickelt wurde. Mit einer 27×27mm-Öffnung sorgt sie für eine konzentrierte, gleichmäßige Wärmeverteilung – ideal für mittelgroße BGA-Gehäuse und vergleichbare SMD-Bauteile, die eine präzise Temperaturkontrolle erfordern.

HAUPTMERKMALE

- Quadratische 27×27mm-Öffnung, optimiert für das BGA-Rework
- Gleichmäßige Wärmeverteilung für ein konstantes Reflow-Löten
- Kompatibel mit den Heißluftstationen FR-810 und FR-810B
- Robuste Konstruktion für den langfristigen professionellen Einsatz
- Präzisionsgefertigt für das zuverlässige Platzieren und Entfernen von Bauteilen

ANWENDUNGEN

Ideal für das Rework und die Reparatur von BGA-Bauteilen in der Elektronikfertigung, bei der Leiterplattenbestückung und bei Reparaturen auf Bauteilebene. Geeignet für mittelgroße Ball-Grid-Array-Gehäuse und vergleichbare SMD-Bauteile, die kontrollierte Temperaturprofile erfordern.

LIEFERUMFANG

- 1× Hakko N51-22 Heißluftdüse (27×27mm)